

## 关于组织参加 2026 年德国 慕尼黑国际电子元器件博览会的通知

各有关单位：

为继续开拓我国电子产品的国际市场，促进我国电子外贸的发展，广东省磁性元器件行业协会与中国电子国际展览广告有限责任公司展开合作，组团参加 2026 年 11 月 10—13 日在德国慕尼黑新慕尼黑展览贸易中心举办的 2026 年德国慕尼黑国际电子元器件展览会（electronica 2026）。

### 一、展会介绍

**【展会名称】** 2026 年德国慕尼黑国际电子元器件展览会

**【展会时间】** 2026 年 11 月 10—13 日

**【展会地点】** 新慕尼黑展览贸易中心

**【展会周期】** 两年一届

该博览会始于 1964 年，两年一届，是欧洲及世界上规模最大和影响最广的电子元器件专业博览会之一，至今已经成功举办了 29 届，世界上电子及检测系统的元件和组件行业主要供货商均参加该展。2024 年该展展出 18 个专业展馆，共有来自全球 58 个国家和地区的 3,486 家公司参展，其中有 76% 的参展商来自德国本土外的其他国家。展览会接待了来自 113 个国家和地区的专业贸易观众 80,203 人，取得了空前的成功。

中电国际展览四十多年来连续组织国内电子生产、研发和外贸企业参加该展，均取得很好的展贸效果。2024 年中国参展商根据各自的产品类别分布于 17 个专业展区内，贸易成交 1,200 万美元，意向成交 2,200 万美元，接待了来自 90 多个国

家和地区的 7,500 余名贸易客户。

## 二、展出内容

电子元器件及组件，电子材料，高、低压电源及开关设备，控制元件，电路保护器件，电源，电池，低压线缆，连接线，线束，机电元件及连接技术，天线技术，无源元件，硅晶体器件，电子原材料，稀土，磁粉，磁芯，变压器，线圈，微电机，焊接技术，半导体器件，绝缘材料，磁性材料及产品，接插器件，电声配件，集线器，喇叭，蜂鸣器，光电子，光伏产品，光热产品、光纤组件及连接器技术，显示器件，TFT-LCD，液晶器件，LCD/LED 器件及技术，LED 照明，清洁能源产品，电子测试仪器及仪表，PCB 设计与制版，电子生产工艺，封装，电子生产设备等。

## 三、参展费用：

1. 注册费：2,000 元/参展单位
2. 会刊费：9,800 元/参展单位
3. 展位费（标摊）：48,500 元/9 平方米  
角位费（标摊）：900 元/9 平方米（双开口展位）  
展位费（光地）：410 欧元/平方米（20 平方米起订）
4. 参展人员费：按实际发生收取。
5. 签证费：按实际发生收取。
6. 展品运输费：按展品货量和《运输指南》中的运费费率计算收取。《运输指南》另发。

中电国际展览将按照《中小企业国际市场开拓资金管理（试行）办法》等有关规定，协助符合要求的参展单位申请“中小企业国际市场开拓资金”。如获批准，即可享受此项优惠。

#### 四、报名参展手续：

请您仔细阅读！

在充分了解展会有关情况的基础上，申请参展的单位自愿履行如下手续：

1、申请参展的单位请认真逐项填写附件1《出国参展申请表》和附件2《参展产品分类表》，经领导签字并加盖公章后，邮寄至协会秘书处，将根据展商参展的产品分别向展览当局申请相应的专业馆摊位。（相关信息见“六、联系方式”）。

2、在报名的同时，将20,000元展位预订金（20平米以上摊位的预订金为30,000元）汇至协会账户（相关信息见“五、银行账户信息”），报名方有效。汇款务请注明“2026年慕尼黑元器件展”字样。参照国际展会的参展规范，本着参展自愿、风险共担的原则，报名后退展的单位，注册费、会刊费将不予退回。截止日期后退展的单位，注册费、会刊费、展位预订金均不予退回。

3、协会在收到上述1、2中的两份表格和费用后，将统一向各参展单位确认展位，安排相关事宜。展位分配将考虑报名及付款先后次序，保留展位分配的权力。

4、参展单位须配合协会的组团工作，在告知的规定时间内办理各项手续（如：支付参展费用、办理护照及签证申请、安排展品运输、确认行程安排等）。因参展单位未能在规定时间内办理手续而导致参展工作无法顺利进行的，参展单位承担全部责任，与协会无关。

5、参展单位在协会告知的规定时间内办理各项手续，而因所有参展人员的签证申请被拒导致无法参展的，协会将从降低

参展单位损失的考虑出发，妥善处理，但已发生且不能取消的费用将由参展单位承担。

6、参展单位因未在协会告知的规定时间内办理手续或其他自身原因导致无法参展的，除按上述 2 办理外，参展单位还须承担已发生的其他费用。协会保留对其展位进行处理的权力。

7、参展单位自觉遵守展会所在国的法律法规。尊重他人的知识产权，保证不在展会上展出侵权或可能侵权的产品和技术，同时，加强对自身知识产权的保护工作。参展单位因在国外违法行为（包括涉嫌侵权）引起的法律纠纷，需自行解决，与协会无关。

8、由于不可抗力因素或非协会责任导致出展计划无法履行的，协会应及时通知各参展单位，并退回参展单位已交付的除已发生费用外的其余款项。

#### **五、银行账户信息：**

户名：广东省磁性元器件行业协会

开户行：招商银行广州黄埔大道支行

账号：120907787210880

#### **六、联系方式：**

秘书处：梁小姐

电 话：13808815910

邮 箱：[gdetia@163.com](mailto:gdetia@163.com)

地址：广东省广州市黄埔区碧山大街 29 号联东 U 谷亿航智能科技园 D2 栋 702

附件 1：《出国参展申请表》

附件 2：《参展产品分类表》



出国参展申请表

展会名称	中文	2026 年德国慕尼黑国际电子元器件展览会		
	英文	electronica 2026		
参展单位名称	中文			
	英文			
地 址	中文			
	英文			
邮 编			网 址	
进出口代码			海 关 编 码	
中小企业资质		有      无	上年出口额	美元
任务通知书		主 送		
		抄 送		
联 系 人		先生                      女士		
电 话			传 真	
移动电话			电子邮箱	
申请展位		9 平方米标准展位              个		光地              平方米
参展人数		人		
展出内容	中文			
	英文			
户名：广东省磁性元器件行业协会 开户行：招商银行广州黄埔大道支行 账号：120907787210880		参展单位领导意见：		
(组展单位确认盖章)		(参展单位盖章)		
年      月      日		年      月      日		
说明： 1. 请参展单位仔细阅读《通知》中的“参展手续”，一经盖章，即表示同意并接受“参展手续”所列各条。组展单位确认盖章后，“参展手续”开始生效。 2. 该表中的信息将用于展会会刊、展位楣板等，因此，请确保所填内容准确，字迹清晰。 3. 该表复印有效。				

参展产品分类表	
<b>1. Semiconductors</b>	<b>4. PCBs and other</b>
Diodes(including diode networks)	<b>circuit carriers and EMS</b>
Transistors	Non-PTH single and double sided PCBs
Power semiconductor components	Double-sided PTH boards
Opto-semiconductor components	Multilayer PCBs(ML)
Accessories for discrete semiconductors	Special PCBs
Logic circuits	PCBs for backplanes/bus systems
Processors for workstations and PCs	EMS Electronic manufacturing services
Peripheral ICs	Prototyping
Memories and memory peripherals	Accessories for PCBs
Application-specific ICs(ASSP)	
Data/signal transformer ICs	<b>5. Interconnection technology</b>
Amplifier ICs	Standardized connectors
Digital signal processors	Connectors for specific handling
ICs, special designs	Connectors, PCB-mountable
(including ASICs/CSICs)	Sockets
	Connectors, application-oriented
<b>2. Embedded Systems</b>	Connectors for telecommunications
Microprocessors	Cables with connectors
Microcontrollers	Connectors with additional functions
peripheral systems	Connectors, specific forms
Assemblies/modules	Miscellaneous connectors
Industrial PCs	Accessories for connectors
PC cards	Specialized connection/
Development tools, hardware	connecting components
Development tools, software	
Services for embedded systems	<b>6. Cables</b>
<b>3. Sensors and microsystems</b>	<b>7. Switches</b>
Sensors for geometrical parameters	Switches for continuous connection
Sensors for mechanical parameters	Switches with additional functions
Sensors for time and	Electrical keys
time-based parameters	Detector components
Sensors for temperature and	Detector and signaling devices
caloric parameters	keyboards and accessories
Sensors for climatic parameters	Components and accessories
Sensors for optical and	for keyboards
acoustic parameters	initiation devices manually activated
Sensors for electrical and	Relays
magnetical parameters	
Sensors for chemical parameters	<b>8. Passive components</b>
Sensors for biological parameters	Inductors and accessories
Sensor elements by technology	Capacitors

Microsystems	Resistors (including R networks)
Components for sensors and	Microwave components
microsystems	Miscellaneous passive components
	Piezo electric components
	Magnetic and electronic ceramic
	products
<b>9. Displays</b>	<b>14. Test and measurement</b>
Monitors, plug-and-play	Measuring/testing of geonetric
Monitor assemblies	parameters
Display assemblies	Mechanical parameters
Display elements	Time and time -based parameters
Signaling and illuminating elements	Thermal units
Peripheral equipment for displays	Environmental parameters
LED	Chemical and biological parameters
<b>10. Power supplies</b>	Optical and acoustical parameters
Transformers	Image/pattern recognition and
Coilware for specific applications	processing
Accessories for coilware	Eletrical parameters
power supplies, DC-output	Communication test equipment
power supplies, AC-output	Mobile radio measurement equipment
Frequency converters	Protective-measure test devices
UPS systems	Test systems
Special power supplies	Software tools for test systems
Batteries	peripheral equipment
Static current supplies, miscellaneous	Specialized laboratory/test equipment
Power management systems	
Accessories	<b>15. Assemblies and subsystems</b>
	Board assemblies
<b>11. Casing technology</b>	Automotive electronic assemblies
System racks	Assemblies for
Build-in and desktop housings	measurement applications
Small-scale housings	Assemblies for control applications
Special housings	Printer assemblies
Accessories for housings	Assemblies, miscellaneous
Thermal management	DDI and other network-technology
	components
<b>12. Servo-technology/drive elements</b>	Electronics protection devices
Motors	(EMI/ESD)
Gears	Hybrid modules
Magnetic actuators	(including multi-chip modules)
Actuators, miscellaneous	
Accessories for actuators	
<b>13. Electronic Design (ED/EDA)</b>	
CAD/CAE tools	



Peripheral equipment	
for ED/EDA environments	
ED/EDA services	
Design and development systems	